

Panne à souder micro fine 0,25 mm, sans plomb, série S - Thermaltronics S75MF003

Réf. article WL38260

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série S, largeur de panne 0,25 mm, température de travail de 350 à 398 °C. Compatible avec le fer SHP-SM de Thermaltronics et les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Remplace Metcal SSC-790A.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder S75MF003 de la série S de Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb d'une largeur de 0,25 mm, destinée aux travaux de soudage fins à moyens sur cartes électroniques. Elle fonctionne dans une plage de 350 à 398 °C selon la technologie SmartHeat, sans réglage de température séparé.

AVANTAGES

- Largeur de panne de 0,25 mm pour des points de soudure précis
- Température de travail stable de 350 à 398 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Changement rapide via le fer SHP-SM
- Remplace la réf. Metcal SSC-790A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant S75MF003

Réf. article WL38260

Série	S
Largeur de panne	0,25 mm
Longueur de panne	13,6 mm
Forme de panne	Micro Fine / micro fine
Plage de température	350 - 398 °C
Type	Lötspitze / soldering tip / panne à souder
Remplace Metcal	SSC-790A

APPLICATIONS

Adaptée au soudage et à la reprise de composants CMS et traversants en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC. Unités d'alimentation compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.